

2017-2018学年第二学期班级课表

班级: 1504061
机电工程学院

节次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
上	1-2节	电磁兼容设计 (ME5615-01) C-229 赵萌(副教授) 第2-10周(1-2节)	形势与政策(VI) (HA1008-604-06) 信远I-320 陈波(讲师) 第1-2周(1-2节)	电磁兼容设计 (ME5615-01) C-229 赵萌(副教授) 第1-7周(1-2节)		电子封装技术基础 实验(ME5611-01) C-310 高宏伟(副教授) 第5-11周(1-2节)	
			电子封装技术基础 实验(ME5611-01) C-310 高宏伟(副教授) 5-8,11周上(1-2节)				
午	3-4节	电子封装结构设计 (ME5601-01) C-229 薛向东(教授)张大兴 (副教授) 2-4,6-7,9-18周上(3-4 节)	电子封装专用设备 (ME5604-01) C-310 高宏伟(副教授) 1-8,11-13周上(3-4节)	自动控制原理 (ME5609-01) 信远I-408 蒋翔俊(讲师)周金柱 (副教授) 第1-7,9,11-12周(3-4 节)	电子封装结构设计 (ME5601-01) C-229 薛向东(教授)张大兴 (副教授) 第1-15,17周(3-4节)	自动控制原理 (ME5609-01) 信远I-408 蒋翔俊(讲师)周金柱 (副教授) 第1-7,9,11-12周(3-4 节)	
				传感器技术 (ME5116-02) 信远I-311 章云(讲师) 第13-19周(3-4节)			
下	5-6节	计算机网络技术 (ME5518-02) C-310 张妮(讲师) 10-15,17-18周上(5-6 节)	集成电路可靠性 (ME5612-01) C-310 余国兴(副教授) 第1-8周(5-6节)	计算机网络技术 (ME5518-02) C-310 张妮(讲师) 第11-18周(5-6节)	集成电路可靠性 (ME5612-01) C-310 余国兴(副教授) 1-4,6-7,9-10周上(5-6 节)	电子封装专用设备 (ME5604-01) C-310 高宏伟(副教授) 第1-13周(5-6节)	
		单片机原理及应用 (ME6312-02) C-310 侯叶(副教授)张菊香 (副教授) 第1-9周(5-6节)		就业指导(HA1007- 04-06) C-228 郇新军(工程师) 第4-7周(5-6节)			
午	7-8节	就业指导(HA1007- 04-06) C-228 郇新军(工程师) 第4-7周(7-8节)	质量管理学 (ME5118-02) C-310 时婧(讲师) 第1-8周(7-8节)	微机电系统封装技 术(ME5603-01) C-310 田文超(教授)王永坤 (讲师) 第1-7,9,11-13周(7-8 节)	质量管理学 (ME5118-02) C-310 时婧(讲师) 1-4,6-7,9-10周上(7-8 节)	微机电系统封装技 术(ME5603-01) C-310 田文超(教授)王永坤 (讲师) 第1-13周(7-8节)	
		传感器技术 (ME5116-02) 信远I-311 章云(讲师) 10-15,17-18周上(7-8 节)	精密测试技术 (ME5120-01) 信远I-311 张逸群(副教授) 第11-18周(7-8节)		精密测试技术 (ME5120-01) 信远I-311 张逸群(副教授) 第11-18周(7-8节)		

午	7-8节	就业指导(HA1007-04-06) C-228 郇新军(工程师) 第4-7周(7-8节)	质量管理学(ME5118-02) C-310 时婧(讲师) 第1-8周(7-8节)	微机电系统封装技术(ME5603-01) C-310 田文超(教授)\王永坤(讲师) 第1-7,9,11-13周(7-8节)	质量管理学(ME5118-02) C-310 时婧(讲师) 1-4,6-7,9-10周上(7-8节)	微机电系统封装技术(ME5603-01) C-310 田文超(教授)\王永坤(讲师) 第1-13周(7-8节)
		传感器技术(ME5116-02) 信远1-311 章云(讲师) 10-15,17-18周上(7-8节)	精密测试技术(ME5120-01) 信远1-311 张逸群(副教授) 第11-18周(7-8节)		精密测试技术(ME5120-01) 信远1-311 张逸群(副教授) 第11-18周(7-8节)	
晚上	9-10节					
其它:		ME1601-04	生产实习	全周上课	学院组织实施	李希文(高级工程师)
		ME1112-3-06	科技制作-3		学院组织实施	
		课程名称	学时	学分	课程属性	考核方式
		电子封装结构设计	62+4	4	必修	考试
		就业指导	16+8	1.5	必修	考查
		科技制作-3	48	1.5	必修	考查
		生产实习	3周	3	必修	考查
		形势与政策(VI)	4	0.3	必修	考查
		传感器技术	30+4	2	学院选修	考查
		单片机原理及应用	18+28	2	学院选修	考查
		电磁兼容设计	32	2	学院选修	考查
		电子封装技术基础实验	24+16	2	学院选修	考查
		电子封装专用设备	48	3	学院选修	考查
		集成电路可靠性	32	2	学院选修	考查
		计算机网络技术	32	2	学院选修	考试
		精密测试技术	32	2	学院选修	考查
		微机电系统封装技术	48	3	学院选修	考查
		质量管理学	32	2	学院选修	考查
		自动控制原理	48	3	学院选修	考试
						合班